Produkta datu lapa

Specifikācijas



Fiber SFP modulis TCSESM slēdžiem - 1000BASE-LH, vienmoda

TCSEAAF1LFH00

Tiks pārtraukts: 2027. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Networking
Produkta vai sastāvdaļas veids	SFP modulis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Optiskās šķiedras adapteris
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Optiskās šķiedras adapteris
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Gigabitu pieslēgvietas ar LC savienotāju
Pārraides veids	viens režīms

Papildinošs

Produktu saderība	MCSESM slēdzis TCSESM slēdzis
Dziļums	50 mm
Ethernet ports	1000BASE-LH
Platums	20 mm
Augstums	18 mm
Neto svars	0,04 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	35,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	805,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**